|  |
| --- |
| **2023 글로벌 소재·부품·장비 테크페어 기술애로 클리닉 신청서** |

**□ 참가자 정보**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **기업명** |  | | **대표자** |  |
| **사업자등록번호** |  | | **주소** |  |
| **업종** |  | | **주요생산품** |  |
| **매출액** |  | | **직원 수** |  |
| **담당자 연락처**  \*하단 개인정보  활용 동의 작성 | 성명 |  | **연락처** | 전화번호:  휴대폰번호:  이메일: |
| 부서/직위 |  |

**□ 클리닉 신청 기술** *(첨부된 클리닉 기술 리스트와 기술 소개서를 참고하여 작성)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **기관명** | **기술분야** | **기술번호** | **기술명** |
| 1 | KETI | 디스플레이 | 01 | 내굴곡성과 전기전도성을 확보한 복합 전도성 기판 및  그의 제조 방법 |
| 2 | KOPTI | 광학렌즈 | D-02 | 유리소재 파이버형 실링제 |
| 3 |  |  |  |  |

**※ 최대 3건 신청 가능**

**□ (클리닉 신청 기술)을 선택한 사유 (※ 신청기술별 작성)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **기술분야** |  | **기술번호** |  |
| **기술명** |  | | |
| **신청**  **사유** |  | | |
| **보유한**  **유관기술**  **소개** | *(상담 신청한 기술과 관계된 기술을 보유 시 작성)* | | |

|  |
| --- |
| <개인정보 활용 동의>  본인은「기술애로 클리닉」참가와 관련하여 한국산업기술평가관리원과 전자신문사가 참가신청서에 기재된 개인정보를  수집·이용하고, 유관기관에 제공하는 것을 동의합니다.  1. 수집·이용의 목적 : 기업의 참가여부 조사 및 기술 상담, 사후 관리, 본회 사업홍보 및 안내  2. 수집하는 개인정보 항목 : 성명, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일 등  3. 보유 및 이용기간 : 참가신청서를 접수하는 시점부터 위의 이용목적이 종료되는 때까지  4. 참가자는 개인정보 제공 및 활용에 대해 동의하지 않을 권리가 있음  개인정보 활용에 동의함(체크) (성명: ) |

**\* 기타 회사/기술 소개자료 별도 첨부**

**\* 미팅 성사 여부 및 시간은 신청기술 담당 참여기관이 검토 후 최종 결정됩니다.**